科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 27 年 6 月 1 日現在

機関番号: 14401
研究種目: 基盤研究(B)
研究期間: 2012 ~ 2014
課題番号: 24360017
研究課題名(和文)貼り合せ金属酸化物における高配向転位フィラメント伝導の機構・機能探索
研究課題名(英文) Investigation of mechanism of electrical conduction via functionalized dislocation
networks in atomicarry-bonded metar-oxide crystars
研究代表者
酒井 朗(SAKAI,Akira)
大阪大学・基礎工学研究科・教授
研究者番号:2 0 3 1 4 0 3 1
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 14,100,000円

研究成果の概要(和文):貼り合わせ原子接合法を用いてSrTi03結晶中の転位構造を制御し、同結晶からなる2端子素 子の電気伝導特性を調べた。NbドープSrTi03と還元処理ノンドープSrTi03の両結晶において抵抗スイッチング現象が発 現したが、両者でその機構が異なり、前者は空間電荷制限電流を伴う界面捕獲準位型、後者は結晶内の酸素空孔ドリフ ト型であることが、電気伝導特性解析により確認された。特に、後者では、マイクロメートル級の微細素子を開発する ことによって、貼り合わせ原子接合で導入された転位ネットワークが電気伝導媒体として機能することが明らかになっ た。

研究成果の概要(英文):We have controlled dislocation structure and morphology in SrTiO3 crystals by using the atomic bonding method (ABM) and investigated electrical conduction mechanisms via dislocation networks in the crystals formed by ABM. Although resistive switching phenomena have been observed for both Nb-doped SrTiO3 and reduction-annealed non-doped SrTiO3 (RSTO), their mechanisms are different from each other: the former can be explained by carrier emission and capture at metal/SrTiO3 interfacial traps accompanied by the space charge limited current conduction, and the latter by the drift motion of oxygen vacancies in the crystal. In particular, by measuring electrical properties of micrometer-scaled devices made from the atomically bonded RSTO, it was found that the dislocation network can effectively be functionalized as an electrical conduction site having the ability of resistive switching.

研究分野: 材料物性工学

キーワード:転位 抵抗スイッチング 金属酸化物結晶 電気伝導 ヒステリシス 空間電荷制限電流 酸素空孔 欠陥準位

1. 研究開始当初の背景

次世代の不揮発性メモリデバイスには、超 高密度、低エネルギーかつ迅速な読み書き動 作、高い書き込み耐性・保持力、低コスト生 産性などが要請されている。今日、Siベース のフラッシュメモリデバイスは低コスト性 の観点から主流をなしているが、書き込み速 度・耐性が低い点、書き込み動作に高電圧を 要する点、超高密度化に限界がある点などか ら、次期メモリデバイスとして求められる要 求水準を必ずしも満足しているとはいえな い。こうした課題を克服する有力な候補が抵 抗変化型メモリデバイス (ReRAM) である。

物質の電気抵抗の高・低状態をメモリ機能 として利用する ReRAM は、従来の電荷蓄積型 デバイスを凌駕する低消費電力、高オンオフ 比、高読み書き速度、高密度化などの優れた 特性を有する。特に材料として頻繁に用いら れている金属酸化物では、抵抗スイッチング を誘発する因子として、電極との界面に存在 する欠陥準位や金属酸化物中の酸素空孔な どが考えられている。近年、種々の金属酸化 物に対して、それらを媒体とするキャリアの 放出・捕獲機構や電気伝導機構に関する研究 が展開されている。しかし、上記の抵抗スイ ッチング誘発因子である格子欠陥と抵抗遷 移機構の相関の解明は未だ発展途上にあり、 材料種やプロセスに依存する動作モードの 揺らぎや信頼性の不確定性が実用化のボト ルネックとなっている。

2. 研究の目的

本研究においては、抵抗スイッチング現象 を発現する金属酸化物として SrTiO₃ 結晶に 着目した。ここでは、その結晶に高度に構造 制御された転位を導入し、それが抵抗スイッ チングおよび電気伝導機構に及ぼす影響を 解明することを目的とした。以下は具体的な 研究項目である。

(1) SrTiO₃結晶中において高度に規則配列した転位ネットワークを形成しうる、貼り合せ 原子接合法を開発し、導入された転位ネット ワークの構造・形態および電子状態を原子ス ケールの空間分解能で明らかにする。

(2) Nb-doped SrTiO₃の単結晶、および貼り合 せ原子接合法による結晶(接合結晶)の電気 特性評価を通して、抵抗スイッチング・電気 伝導機構を解明し、転位ネットワークが両機 構に及ぼす影響を究明する。

(3) 還元熱処理による酸素空孔オートドー プSrTiO₃(Vo-doped SrTiO₃)の単結晶および 接合結晶からなる微細素子を開発し、転位ネ ットワークがフォーミングや抵抗スイッチ ング現象に与える効果を検証する。

研究の方法

(1) SrTiO₃結晶内に所望の周期で配列した転

位ネットワーク構造を形成するために、貼り 合せ原子接合法を用いた。ここでは、同配向 の単結晶を所定のアジマス回転角で直接接 合し螺旋転位を配列させる方法、および同配 向表面傾斜単結晶基板同士を直接接合し界 面に刃状転位を配列させる方法を用い、これ らをクリーンルーム内で実施した。その後、 大気中 1500℃ の高温熱処理によって原子接 合した。

導入された転位ネットワークの構造・形態 観察には、透過電子顕微鏡法(TEM)を用い ると同時に、高角散乱環状暗視野走査透過顕 微鏡法(HAADF-STEM)により転位芯近傍の原 子配列を、電子エネルギー損失分光法(EELS) により同領域の化学組成と電子状態を計測 した。また、電子線誘起電流(EBIC)法を併 用し、転位ネットワークと酸素空孔の相互作 用で形成される欠陥準位を空間的・エネルギ ー的に評価した。

(2) Nb-doped SrTiO₃の単結晶および接合結晶 に対して、電極構造をコントロールした金属 /酸化物/金属(MIM)素子を作製し、電流-電圧特性やその温度依存性を測定した。ここ では、特に、半導体パラメータアナライザー を用いて電圧印加周波数、掃引範囲等の入力 条件を変化させ、抵抗スイッチングに関わる ヒステリシス特性の発現機構や電気伝導の 支配的機構を解析した。

(3) ノンドープ SrTiO₃ 単結晶および接合結晶 を、高真空下(10⁻⁴~10⁻⁷ Pa)において還元 熱処理した。これによって、結晶内に酸素空 孔が導入された Vo-doped SrTiO₃結晶を育成 した。本結晶に対して、集束イオンビーム加 工装置(FIB)を用いた微細加工とイオン・ 電子ビームアシスト蒸着による金属電極配 線を行い、転位ネットワークを電気伝導媒体 とする数µm 級の微細 MIM 素子を作製した。こ こでは特に、フォーミングと抵抗スイッチン グに着目し、電気伝導特性を評価した。

4. 研究成果

(1) アジマス回転の貼り合せ原子接合法に より作製したノンドープ SrTiO₃ 接合結晶の 接合界面領域を FIB 加工により抽出し、平面 TEM 観察した結果を図 1 に示す。格子状に互 いに直交して走る転位ネットワークが形成 されている。また、回折コントラスト分析か ら、それらの転位は螺旋キャラクタを有する ことが判明し、当初の設計どおりに結晶中に 螺旋転位ネットワークを形成することがで きた。ネットワーク状転位以外に観察される 転位は螺旋とは異なるキャラクタを有して おり、これらは接合前結晶の表面ステップに 起因する転位であることがわかった。また、 明るい丸状コントラストは接合界面に形成 されたボイド(空隙)である。

次に、同サンプルを還元熱処理し、螺旋転

位線に平行な方向から観察しうる断面試料 を作製し、HAADF-STEM 観察および EELS 観測 を行った。EELS 観測においては、Ti L 端の 化学シフトからその価数を評価すると同時 に、0(酸素)K端近傍の吸収端微細構造から、 Ti と0の最近接結合とTi sp 混成軌道に関わ る情報を取得して、Ti-0原子間の結合状態を 明らかにした。図2は、螺旋転位1本に着目 して観察した HAADF-STEM 像と、転位芯近傍 およびそれより離れたバルク部における TiL 端EELSピークを比較したスペクトルである。 ピーク立ち上がりのエネルギーは、バルクに 対して転位芯が低エネルギー側へ約 1.1 eV シフトしており、これは、Ti-O 結合の弱化に 伴い Ti 電子エネルギーが低下したためであ る。また、損失端近傍のスペクトル形状を転 位芯とバルクで比較すると、転位芯において 結晶場分裂の乱れに起因するピーク値の減 少が観測される。さらに、Ti および0の積分 強度比から、転位芯ではバルク部に比べ0が 約 20%減少していた。これらの結果より、接 合結晶の接合界面に形成された転位ネット ワークの転位芯近傍では Ti と 0 の化学量論 的組成がずれ、特に還元熱処理によって優先 的に酸素が欠損することがわかった。



図1 アジマス回転貼り合せ原子接合法によって作製したノンドープ SrTiO₃接合結 晶における接合界面の平面 TEM 像



図 2 アジマス回転貼り合せ原子接合法によって作製した Vo-doped SrTi0₃接合結晶の接合界面に存在する1本の螺旋転位の転位芯近傍の原子配列を表すHAADF-STEM像(左)と各領域に対応するTi-L₂L₃端 EELS スペクトル(右)

一方、表面傾斜した同配向基板の貼り合せ 原子接合によって作製した接合結晶におけ る接合界面の断面 TEM 像を図3に示す。小傾 角粒界をなす刃状転位の規則的な配列が観 察される。同サンプルをフォーミング処理し た後、EBICにより評価した結果を図4に示す。 電子線誘起電流の流れる方向は、転位が存在 している接合界面において局所的に反転し、 かつその値が大きいため、それによるコント ラストが観察される(図4(a))。また、同領 域の電流値には顕著な温度依存性が観測さ れた(図4(b))。この温度依存性から、EBIC コントラストの成因は接合界面の欠陥(転位 -酸素空孔複合体)であり、それらは伝導帯 より約1 eV 低いエネルギー位置に準位を持 つことがわかった。



図3 表面傾斜貼り合せ原子接合法によって 作製したノンドープ SrTiO₃接合結晶の TEM 観察結果: (a)接合界面の断面 TEM 像、(b)対応する電子回折像、(c)(a)の 四角で囲んだ領域の再生像、(d) 刃状転 位の模式図



 図 4 表面傾斜貼り合せ原子接合法によって 作製した Vo-doped SrTiO₃接合結晶のフ オーミング処理後の EBIC 評価結果:
 (a) 228K における EBIC 像、(b)転位領域 とバルク領域で比較した EBIC の温度依 存性

以上の結果は、接合界面の転位近傍に酸素 空孔が優先的に形成されることを示してお り、特に還元熱処理を施した接合結晶の転位 が抵抗スイッチング現象を発現する媒体と して機能することを強く示唆している。

(2) Nb-doped SrTiO₃の単結晶と接合結晶の電 気伝導特性を測定し、両者を比較した。この 際、MIM 素子の上下金属電極素材として A1 も しくは Au を選択することで、両極もしくは 片極に、オーミック電極もしくはショットキ ー電極を形成し、電圧掃引周波数、掃引範囲、 電圧印加間隔をパラメータとして電流-電圧 特性を計測した。その結果、図5に示すよう に、両結晶ともに片極ショットキー特性を示 す素子において、明瞭で再現性のあるヒステ リシス特性が観測され、抵抗スイッチング現 象が発現した。また、電圧掃引方向に対する ヒステリシスの方向(図5中矢印参照)から、 ショットキー電極との界面における電子捕 獲・放出機構が示唆される。

図6は、図5の単結晶の電流-電圧特性の logI-logV プロットによる電気伝導機構の解 析結果である。正方向印加電圧の増加に伴い、 α=1のオーム性電流領域から、α~2の電圧依 存性を有する空間電荷制限電流領域へ遷移 する特徴が認められる(負方向では印加電圧 の減少により、空間電荷制限電流からオーム 性電流へ遷移)。こうした空間電荷制限電流 の成因は、Au 電極とNb-doped SrTiO₃の界面 近傍に存在する比較的浅い欠陥準位にある と推察される。なお、接合結晶の抵抗比は単 結晶基板のそれに比べて小さいことがわか る。この結果は、接合界面に存在する転位ネ ットワークを優先的に流れる電流が存在す ることを示唆している。





こうした欠陥準位の電子捕獲・放出挙動は 顕著な温度依存性を示すことが確かめられ た。図7は同サンプルのオーミック領域にお ける抵抗値の温度依存性である。温度の上昇 と共に低抵抗状態が高抵抗状態に近づき、結 果的に抵抗比が小さくなる傾向がある。これ は温度の上昇と共にキャリアの放出速度が 捕獲速度を上回り、空間電荷制限電流が抑制 されるためであると考えられる。



 図 7 図 5、6のオーミック電流領域における 抵抗値の温度依存性:(a)正電圧掃引、
 (b)負電圧掃引

(3) Vo-doped SrTiO₃結晶に対しても、上記(2) と同様に、単結晶と接合結晶を作製し、両者 の電気伝導特性を比較した。図8は、接合結 晶の接合界面における転位の存在箇所をあ らかじめ特定し、FIB 加工とイオン・電子ビ ームアシスト電極蒸着によって作製した2端 子型 MIM 素子の走査電子顕微鏡(SEM)像で ある。左右の Pt 電極端は、接合界面と接触 しており、結晶内の転位ネットワークを電気 伝導媒体とする微細素子の作製に成功した。 同様の構造を、転位ネットワークを含まない 単結晶においても作製し、両者の電気特性評 価を比較した。



 図 8 FIB 加工およびイオン・電子ビームア シスト蒸着により作製した、Vo-doped SrTiO₃ 接合結晶の転位ネットワークを 電気伝導媒体とする微細 2 端子素子の SEM 像(左)および加工した接合結晶の 模式図(右)

図9は微細 MIM 素子に一定電圧を印加した ときに観測された電流の電圧印加時間依存 性であり、単結晶と接合結晶で比較している。 これより明らかなように、単結晶では、電圧 印加時間と共に電流値が単調に上昇してい くのに対し(図 9(a))、接合結晶では、電流 値の低下、すなわち素子の高抵抗化が生ずる (図 9(b))。さらに接合結晶では、図 9(b)の 5 V印加に引き続き、12 Vまで印加電圧を増 加させると、急激に電流値が上昇する(図 9(c))。これがいわゆるフォーミング現象で あり、今回、接合結晶においてのみ生ずるこ とが確認された。フォーミング現象が酸素空 孔の電界による再分布であることを考慮す れば、本結果より、その再分布過程において、 結晶中に存在する転位等の格子欠陥が重要 な役割を果たすことが初めて明らかになっ たといえる。



 図9 Vo-doped SrTiO₃微細 MIM 素子に一定電
 Eを印加して得られた電流-電圧印加 時間特性:(a)単結晶 5 V 印加、(b) 接合結晶 5 V 印加、(c)接合結晶 12 V 印加

図 10 は図 9(c)のフォーミング後に電圧を 正負の範囲で掃引した際に得られた電流-電 圧特性である。ヒステリシス特性が明瞭に観 測されており、その方向から、酸素空孔型の 抵抗スイッチング現象が生じていることが わかった。



図 10 Vo-doped SrTi0₃接合結晶微細 MIM 素 子のフォーミング処理後(図 9(c))に、 正負電圧掃引を行って得られた電流-電圧特性

以上の結果より、接合結晶において意図的 に導入した螺旋転位ネットワークは、MIM 素 子の電気伝導媒体として機能し、酸素空孔を 媒介とする抵抗スイッチング現象を発現さ せることが明らかになった。本研究の成果を 基に、今後さらに、酸素空孔のドリフト経路 である2次元転位ネットワークの構造と MIM 素子構造の最適化を進めることで、抵抗スイ ッチングをもたらす酸素空孔分布の精密制 御が可能となる。本研究により明らかになっ た、抵抗スイッチング機能を有する金属酸化 物中の転位等の格子欠陥の特異な性質は、今 後、高速性、高耐久性、多値化、スケーラビ リティなどが求められている ReRAM だけでな く、信号伝達に関わる可塑性が要求されるシ ナプス様脳型素子へも応用展開していくも のと期待される。

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計1件)

 T. Kato, <u>Y. Nakamura</u>, P. P. T. Son, <u>J. Kikkawa</u>, <u>A. Sakai</u>, Electron-beaminduced current study of electrical property change at SrTiO₃ bicrystal interface induced by forming process, Materials Science Forum, 725, 261-264, (2012). 査読有

〔学会発表〕(計1件)

- R. Asada, S. Kondo, S. Takeuchi, Y. Sugi, <u>Y. Nakamura</u>, <u>A. Sakai</u>, Electrical conduction characteristics of single crystal and directly-bonded Nb-doped SrTiO₃, The 15th International Union of Materials Research Societies-The IUMRS International Conference in Asia 2014 (IUMRS-ICA 2014), 24th to 30th August, 2014, Fukuoka University (Fukuoka, Fukuoka)
- 6. 研究組織
- (1)研究代表者

酒井 朗(SAKAI Akira)
 大阪大学・大学院基礎工学研究科・教授
 研究者番号:20314031

(2)連携研究者

中村 芳明(NAKAMURA Yoshiaki)
 大阪大学・大学院基礎工学研究科・教授
 研究者番号:60345105

吉川 純(KIKKAWA Jun) 物質材料研究機構・先端的共通技術部門 表界面構造物性ユニット・主任研究員 研究者番号:20435754